Verlegehinweise

Laying instructions

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Anwendungsbereich:
Das Dehnfugenprofil mit wird für alle Bodenbeläge zur Überbrückung von Dehn- und Baubewegungsfugen genutzt. Das Profil wird so angelegt, dass es genau über der Fuge im Untergrund liegt, und diese Bodenfuge weiterhin frei bewegen kann.

Verkleben:
Bei der Verklebung des Profils auf dem Untergrund ist darauf zu achten, dass der Untergrund frei von Trennmitteln ist. Der Untergrund sollten den Vorschriften der VOB DIN 18 365 und DIN 18 252 sowie den Anforderungen der Ebenheit nach DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau, Tabelle 3 Zeile 3 entsprechen. Verwenden Sie einen Zwei-Komponenten- oder Gießharzkleber oder einen Kleber mit besonders hoher Klebekraft. Ziehen Sie nach der Verklebung des Profils überschüssigen Klebstoff glatt ab. Beachten Sie bitte die Herstellerangaben. Beachten Sie dabei, dass kein Klebstoff in die Bodenfuge eindringt.

Einspachteln:
Sie können das Profil auch mittels geeigneter Spachtelmassen einspachteln. Beachten Sie das Profil stets so auszuwählen, dass die Höhe des Profils dem Bodenbelag plus Spachtelmasse entspricht.

Verlegen des Bodenbelag:
Nach aushärten des Klebstoffs kann der Bodenbelag passend an das Profil angeschnitten werden. Wir empfehlen dieses Profil nur in Verbindung mit verklebten Bodenbelägen zu nutzen.

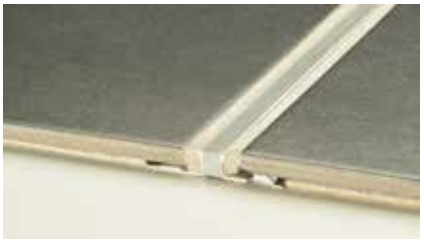
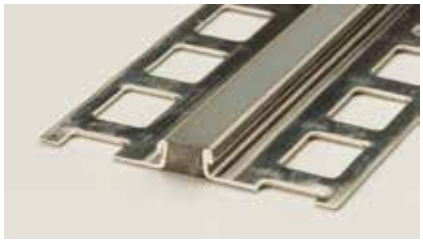
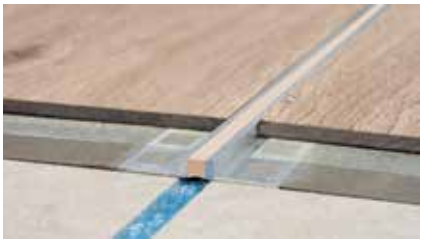
Application:
The expansion joint section is used for all floor coverings on bridging expansions and construction movement joints. The profile is designed so that it lies exactly above the joint in the ground, and this floor joint can continue to move freely.

Gluing:
When gluing the profile to the subfloor, it must be ensured that the surface is free of release agents. The subfloor should comply with the requirements of VOB DIN 18 365 and DIN 18 252 and the requirements of evenness according to DIN 18 202 (tolerances in building construction, Table 3, Line 3). Use a two-component or cast resin adhesive or an adhesive with a particularly high adhesive power. After gluing the profile, remove excess adhesive smoothly. Please note the manufacturer's instructions. Make sure that no glue penetrates into the floor joint.

Embedding in filler:
You can also fill in the profile with a suitable levelling filler. Please note that the profile should always be selected so that the height of the profile corresponds to the floor covering plus levelling filler.

Laying the flooring:
After curing of the adhesive, the flooring can be cut to fit the profile. We recommend using this profile only in conjunction with glued floor coverings.




Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Str. 5, D-47574 Goch
www.carlprinz.de

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle Vorgängerversionen ihre Gültigkeit.
With publication of this document all former versions are invalid.
Quelle / source: medien.carlprinz.de | Datei / file: 77301_VA.pdf | Stand / date: 08.04.2026